附件4

集成电路封装测试平台奖补申报信息明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合同名称** | **合同签订时间** | **合同金额**  **（万元）** | **记账凭证号** | **发票号** | **发票时间** | **发票金额（万元）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计金额（万元）** | | |  |  |  |  |  |

**注：① 此表的电子资料请提供Excel版。**

**② 相关证明材料需以“合同名称”为分类依据，按照“合同1、记账凭证1、发票1、合同2、记账凭证2、发票2……”的顺序依次装订。**